

2024 杜拜國際發明展

DIS

邀請函

我們誠摯邀請您參加 2024 杜拜 DIS 國際發明展，這是全球性的平台，為發明家、製造商和經銷商提供展示最新專利發明和創新概念的絕佳機會。此次展會將於 2024 年 12 月 11 日至 12 月 13 日在杜拜會議中心舉行。

WHY DIS?

全球商業機會：

DIS 吸引了來自世界各地的商業界人士、研究人員、投資者和潛在的合作夥伴，為您的項目發展和產品商業化提供無限可能。

多元化展示平台：

展會涵蓋多個領域，包括農業與食品、工業與製造、科技與通訊、醫療與健康、以及建築與環境等，讓您有機會展示您的創新發明，交流經驗和技術。

廣泛認可與肯定：

參展者有機會競逐各種獎項，贏得廣泛的肯定和認可，提升您的品牌影響力。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請您參與此盛會，這將是一個絕佳的機會，讓您與全球創新領域的專業人士交流，探索合作機會，推動您的創新發展。



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀

2024 杜拜國際發明展

DIS

主辦單位：杜拜發明協會

展覽日期：2024年12月11日~12月13日

展覽地點：杜拜

參展費：45,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅、評比費。

託展費：10,000 元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

海報費：3,000 元/件，海報設計及印刷。

早鳥加碼：2024年8月31日前報名，贈送一則電子新聞曝光。(由TIPPA
挑選最佳曝光之電子媒體，視參賽作品之屬性而定。)

【WIIPA及TIPPA 配合之電子媒體】

Google新聞、台灣產經新聞網、台灣新聞聯播網、
Yam蕃新聞、NEWSBUFFET、數位之牆、match生活網



報名資訊：台灣發明商品促進協會 (TIPPA)

報名日期：2024年10月31日截止

繳費日期：2024年11月10日截止，逾期取消參賽資格

協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F (添盛大樓)

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215